

# 2023年2月期（FY2023） 決算説明資料

2023年4月12日  
ローツェ株式会社

証券コード：6323  
<https://www.rorze.com/ir>

# 注意事項

## ◆ 将来見通しに関する記述について

本資料に記載されている業績予想、将来予測などは、当社が現時点で入手可能な情報に基づき判断したものであり、その情報の正確性、完全性を保証したり、約束したりするものではありません。

また、経済動向や業界における競争、市場、諸制度等の変化により大きく見通しの変動する可能性があり、今後予告なく変更されることがあります。

## ◆ 本資料における表示方法について

数 値： 単位未満を切り捨て

比 率： 1円単位の金額で計算後、単位未満四捨五入

会計期間： 連結・当社、国内および海外子会社の会計期間は次のとおり

	Q1 (第1四半期)	Q2 (第2四半期)	Q3 (第3四半期)	Q4 (第4四半期)	通 期
連結・当社・国内子会社	3月～5月	6月～8月	9月～11月	12月～翌年2月	3月～翌年2月
海外子会社	1月～3月	4月～6月	7月～9月	10月～12月	1月～12月

## ◆ 「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)等の適用について

第1四半期連結会計期間より「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)等を適用しております。経営成績、財政状態及びキャッシュ・フローに関する説明における前年同期及び前連結会計年度末との比較は、当該会計基準等を適用する前の前連結会計年度の連結業績を基礎に算定しております。

# 会社概要

商号	ローツェ株式会社（英文名：RORZE CORPORATION）
所在地	広島県福山市神辺町道上1588番地の2
設立	1985年（昭和60年）3月30日
資本金	982百万円
事業内容	半導体・フラットパネルディスプレイ（FPD） ライフサイエンス関連の自動化・搬送装置の開発・製造・販売
上場市場	東京証券取引所 プライム市場（証券コード：6323）
従業員数	連結 4,372名（2023年2月末現在） 単体 229名
事業拠点	国内：福山（本社）・横浜・熊本・つくば 海外：米国・ベトナム・台湾・韓国・シンガポール・中国・ドイツ

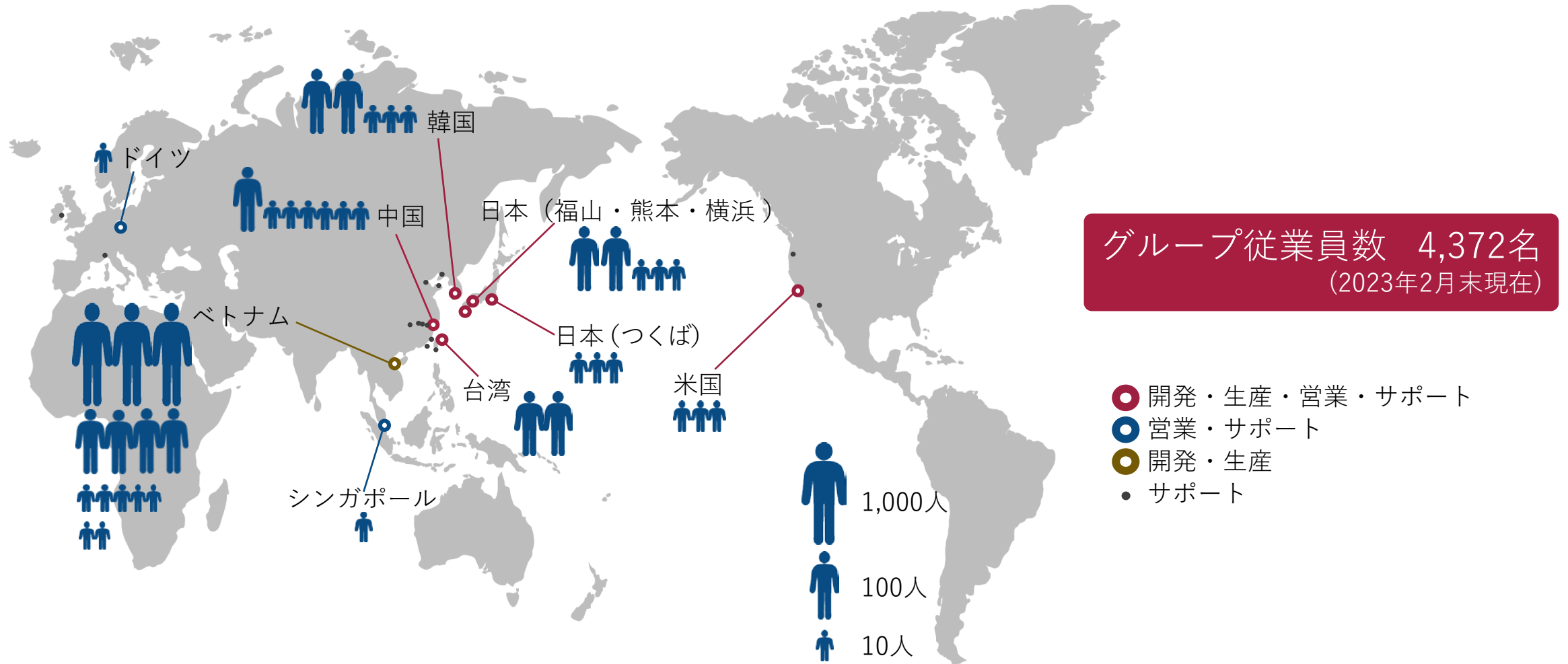


会社案内ダウンロード

[https://www.rorze.com/files/jp/company\\_profile.pdf](https://www.rorze.com/files/jp/company_profile.pdf)



# グローバルネットワーク





2023年2月期  
(第38期 2022年3月～2023年2月)  
連結業績

# 2023年2月期決算ハイライト

## 過去最高の増収増益

売上高

**94,518** 百万円

前期比 **+41%**

営業利益

**26,418** 百万円

前期比 **+67%**

経常利益

**30,344** 百万円

前期比 **+70%**

当期純利益

**21,384** 百万円

前期比 **+67%**

# 2023年2月期 通期連結業績

(百万円)

科 目	当期実績	通期計画	計画比 (%)	前期実績	前期比 (%)
売上高	94,518	96,466	98.0	67,004	141.1
半導体関連装置	80,839	84,264	95.9	57,625	140.3
F P D 関連装置	6,340	5,799	109.3	3,699	171.4
ライフサイエンス関連装置	1,186	1,123	105.6	752	157.6
モータ制御機器	163	123	132.6	123	131.9
部品修理 他	5,989	5,156	116.2	4,802	124.7
営業利益	26,418	23,225	113.7	15,809	167.1
経常利益	30,344	30,805	98.5	17,818	170.3
親会社株主に帰属する 当期純利益	21,384	22,793	93.8	12,824	166.7

半導体の主力搬送装置の売上増加、ベトナム量産効果、円安の影響により最高益

# 2023年2月期 四半期会計期間別連結業績

(百万円)

科 目	Q1	Q2	Q3	Q4	通期
売上高	21,688	24,064	25,629	23,136	94,518
半導体関連装置	18,210	20,753	22,356	19,519	80,839
F P D 関連装置	2,166	1,739	1,518	914	6,340
ライフサイエンス関連装置	44	140	62	937	1,186
モータ制御機器	36	34	43	49	163
部品修理 他	1,229	1,395	1,648	1,715	5,989
営業利益	5,029	5,903	6,806	8,679	26,418
経常利益	7,186	9,714	9,750	3,692	30,344
親会社株主に帰属する 四半期（当期）純利益	5,126	7,240	7,300	1,717	21,384
為替レート（円/USD）	122	136	144	132	—

Q4は外貨建取引の換算替えにより営業利益が押し上げられ、同程度為替差益が減少



# 2023年2月期 連結売上高

## ◆ 連結売上高945億円（前期比41%増）

### 【半導体関連装置】 808億円（40%増）

- 中国：製造装置メーカー向けEFEM等の売上増加（62%増）
- 米国：主要製造装置メーカー向けEFEMは横ばい（2%増）
- 台湾：ファウンドリ向けウエハソータ等の売上増加（47%増）

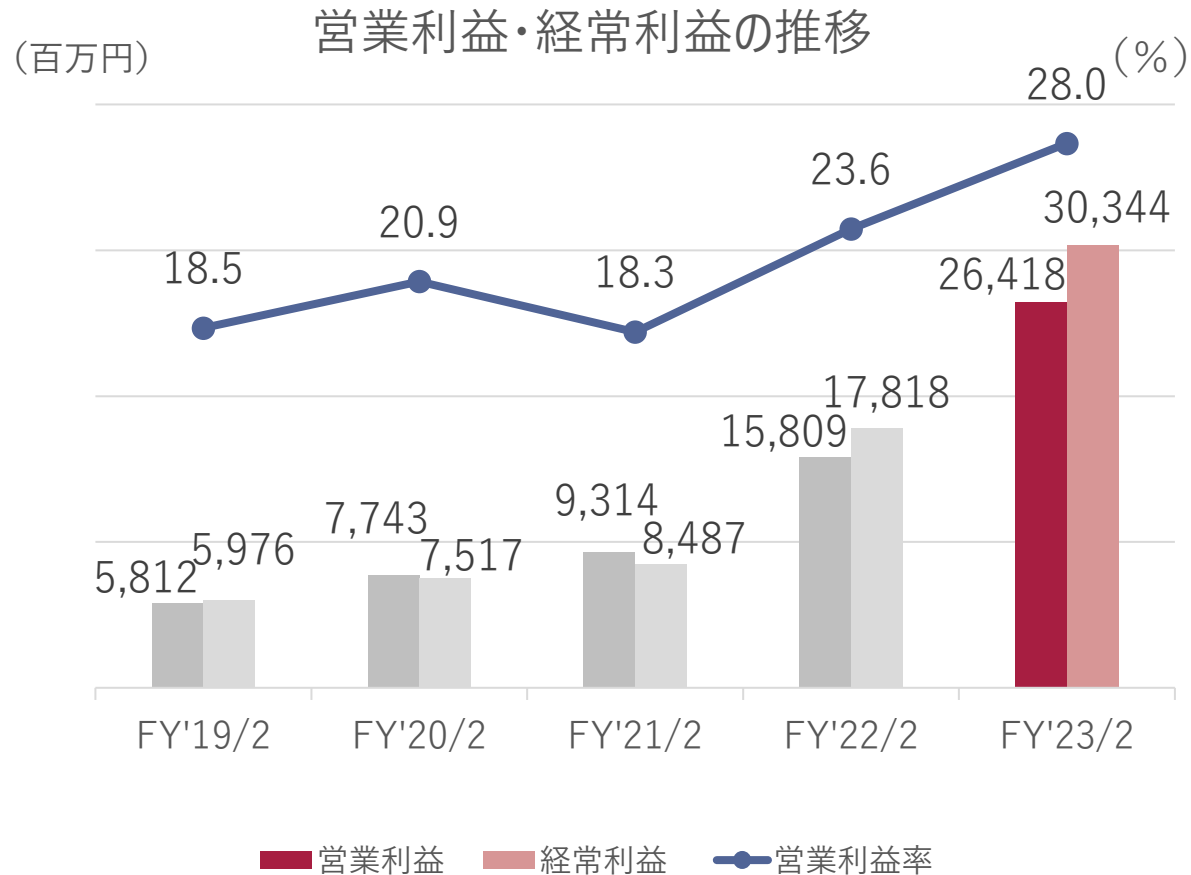
### 【FPD関連装置】 63億円（71%増）

- 前期末受注による韓国、ベトナム向けの装置納入が売上増加に寄与

### 【ライフサイエンス関連装置】 11億円（58%増）

- 第4四半期納入に注力した結果、計画を6%上回り、過去最高の売上高を達成

# 損益状況



## ◆ 営業利益264億円 (67%増)

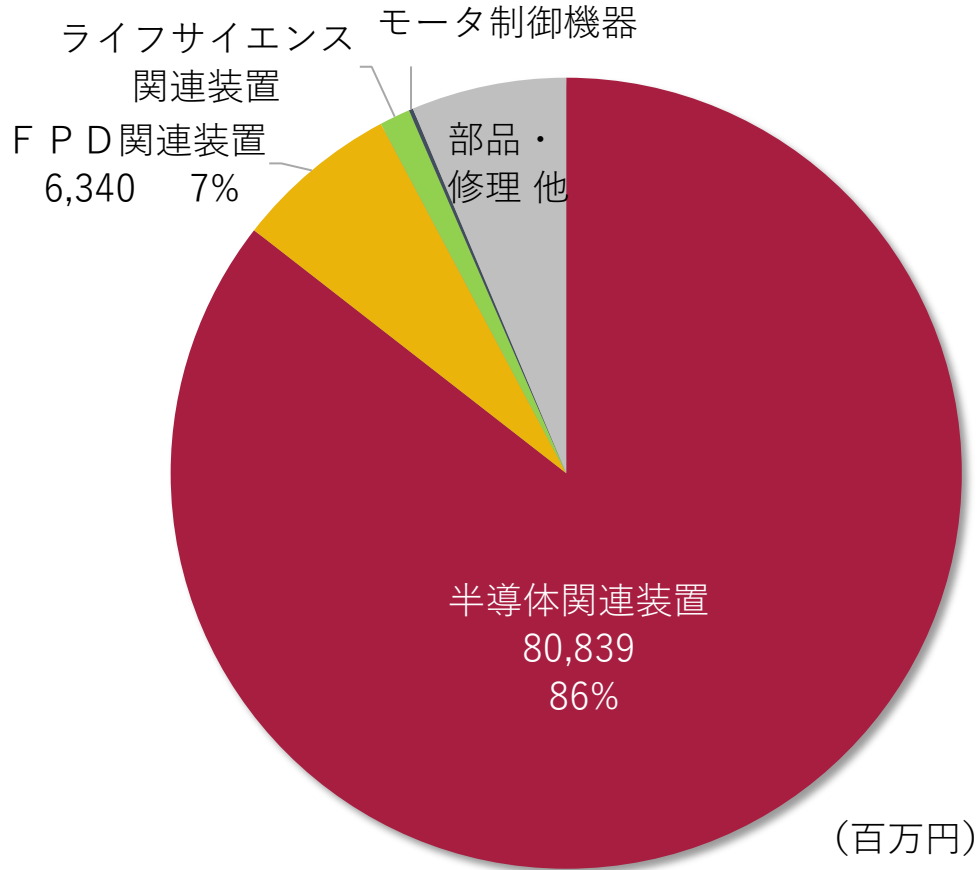
- 半導体関連装置の売上増加による利益増加
- ベトナム工場での量産効果
- 売上増加に対する販管費率の低下

## ◆ 経常利益303億円 (70%増)

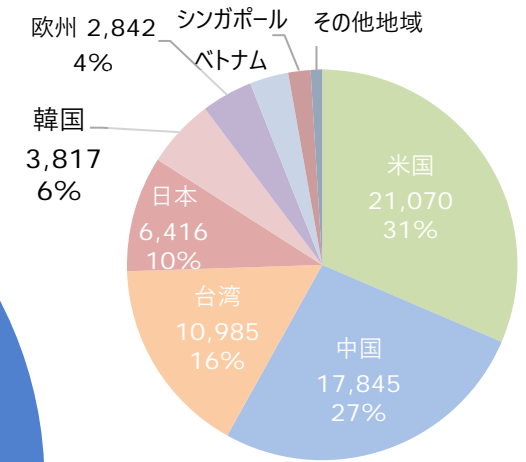
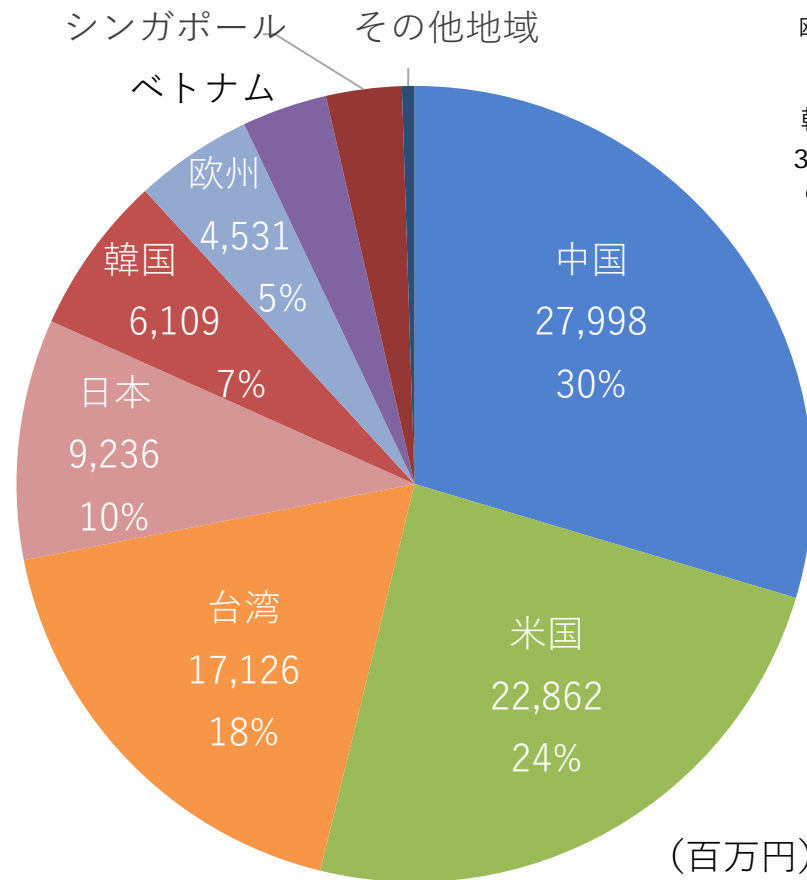
- 急激な円安からの為替変動の影響

# 品目別・地域別売上高

## 品目別

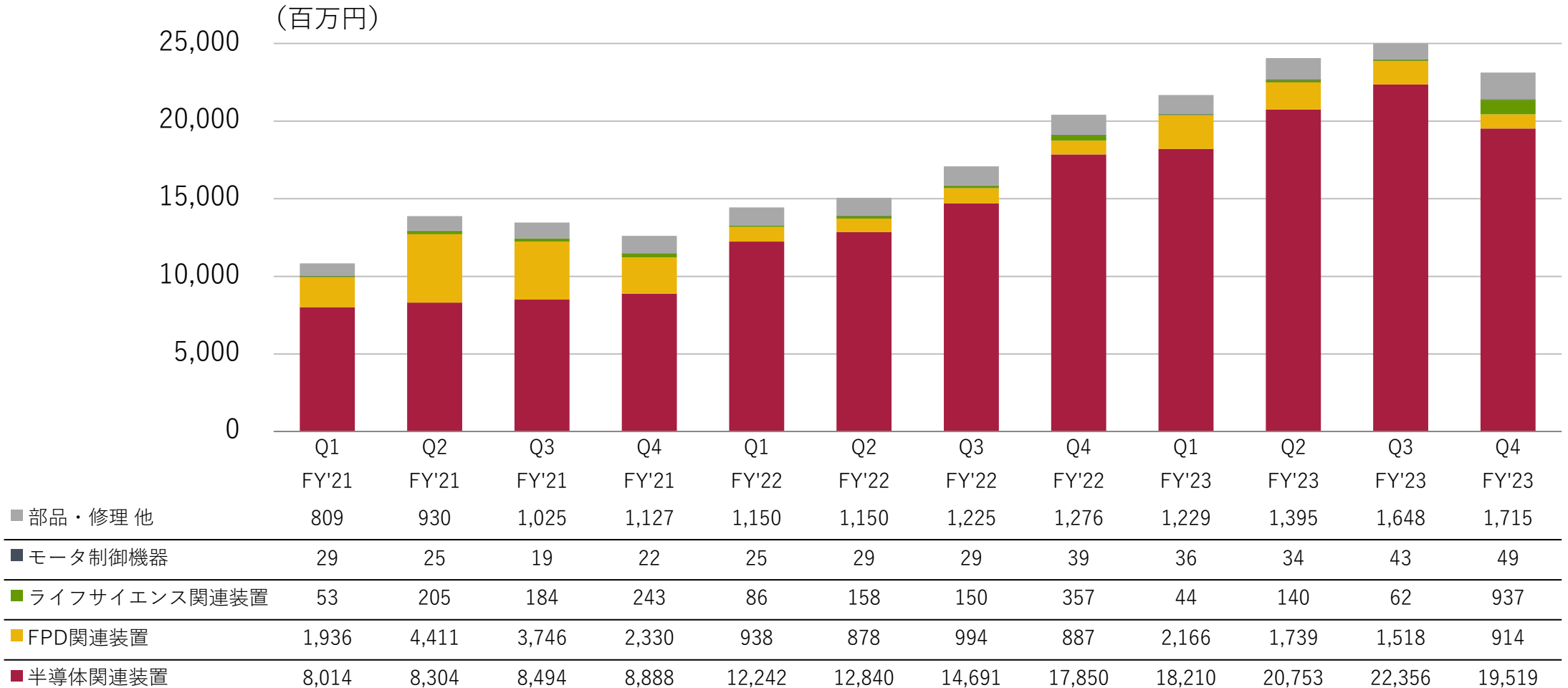


## 地域別



(参考) 前期実績

# 連結四半期別売上高の推移（品目別）

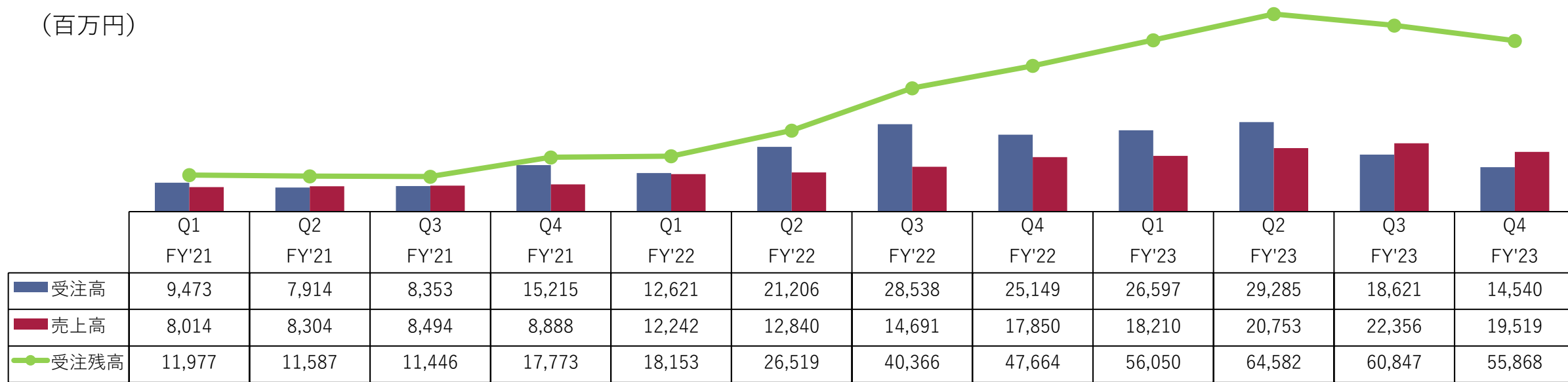


# 受注高・売上高・受注残高の推移

## ◆ 半導体関連装置

- 装置出荷の進捗により受注を消化するも、受注残高は558億円と高水準
- 新規受注は長納期先行発注が一段落、メモリ分野での投資足踏みの影響続く
- 台湾ファウンドリは受注増加、米国や中国の製造装置メーカーの受注減少

(百万円)

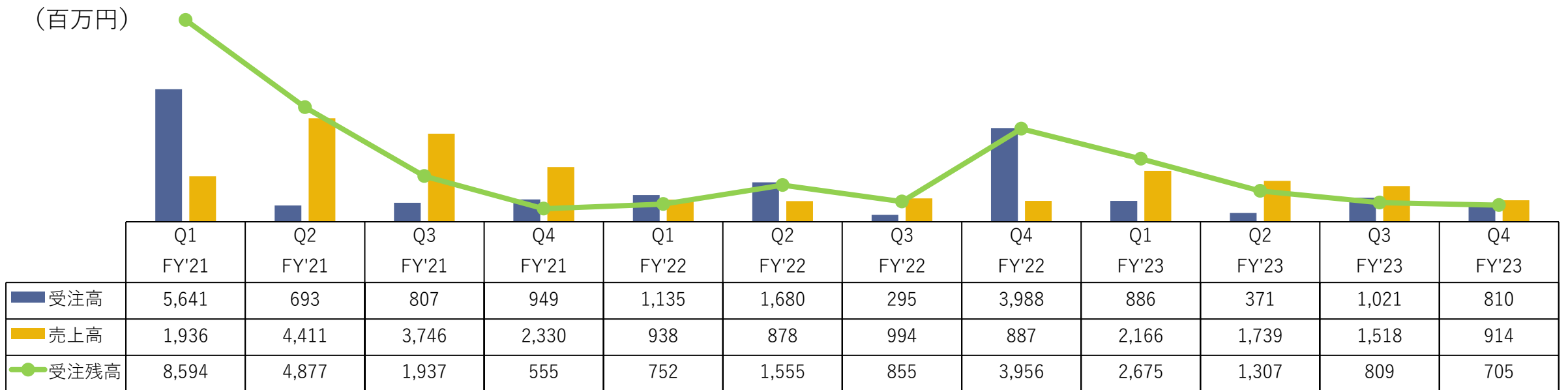


# 受注高・売上高・受注残高の推移

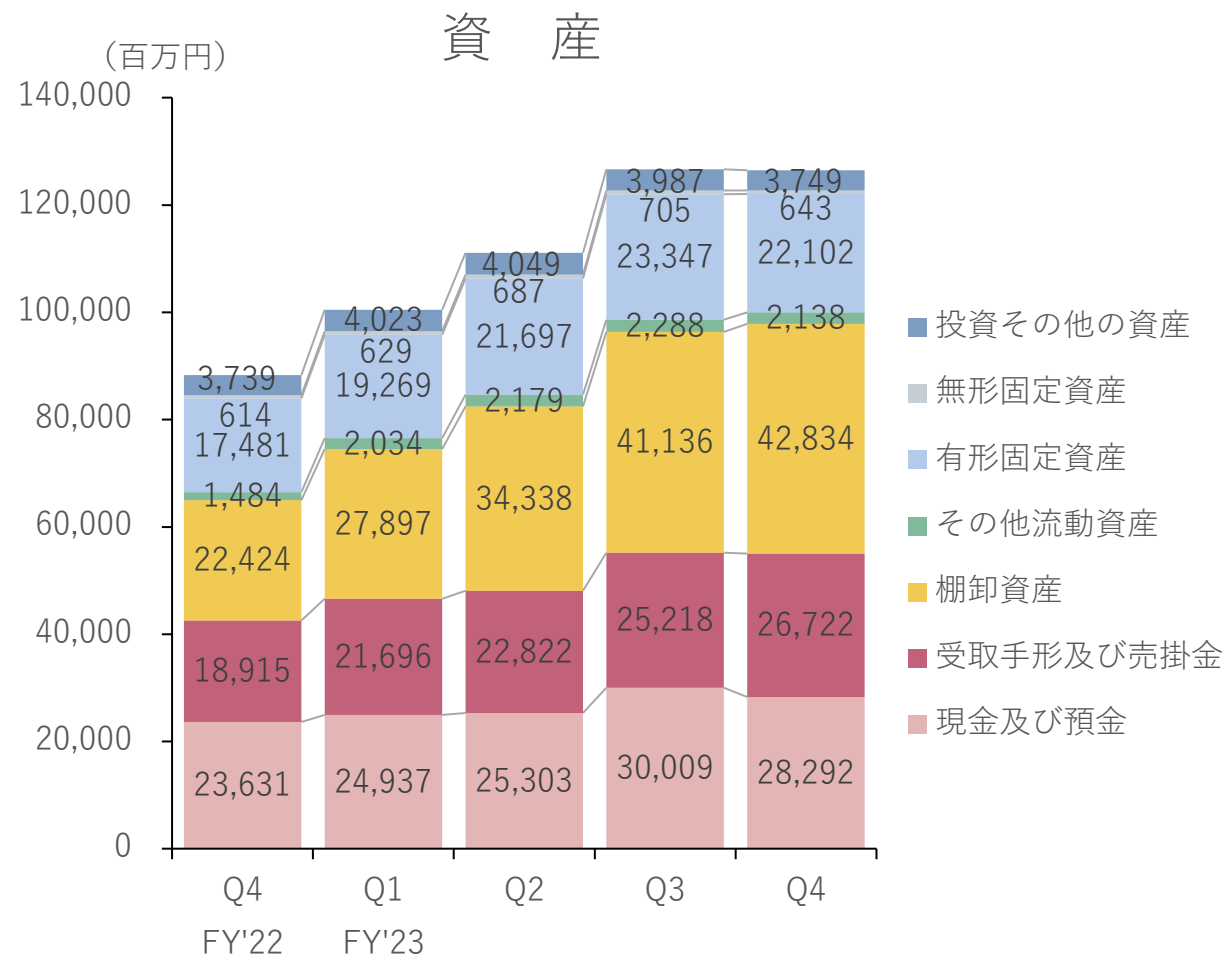
## ◆ FPD関連装置

- 主要顧客のベトナム向け自動化装置導入が進捗する一方、新規大口受注はなく受注残高の減少続く

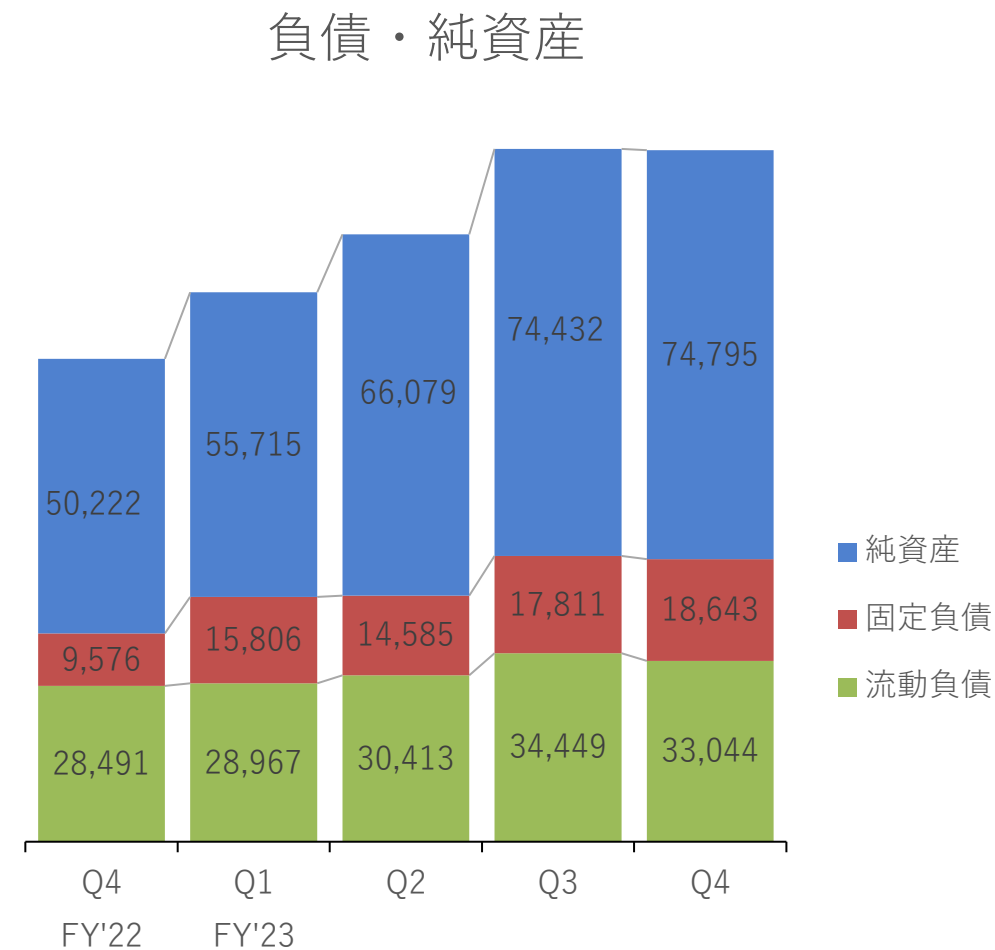
(百万円)



# 連結貸借対照表



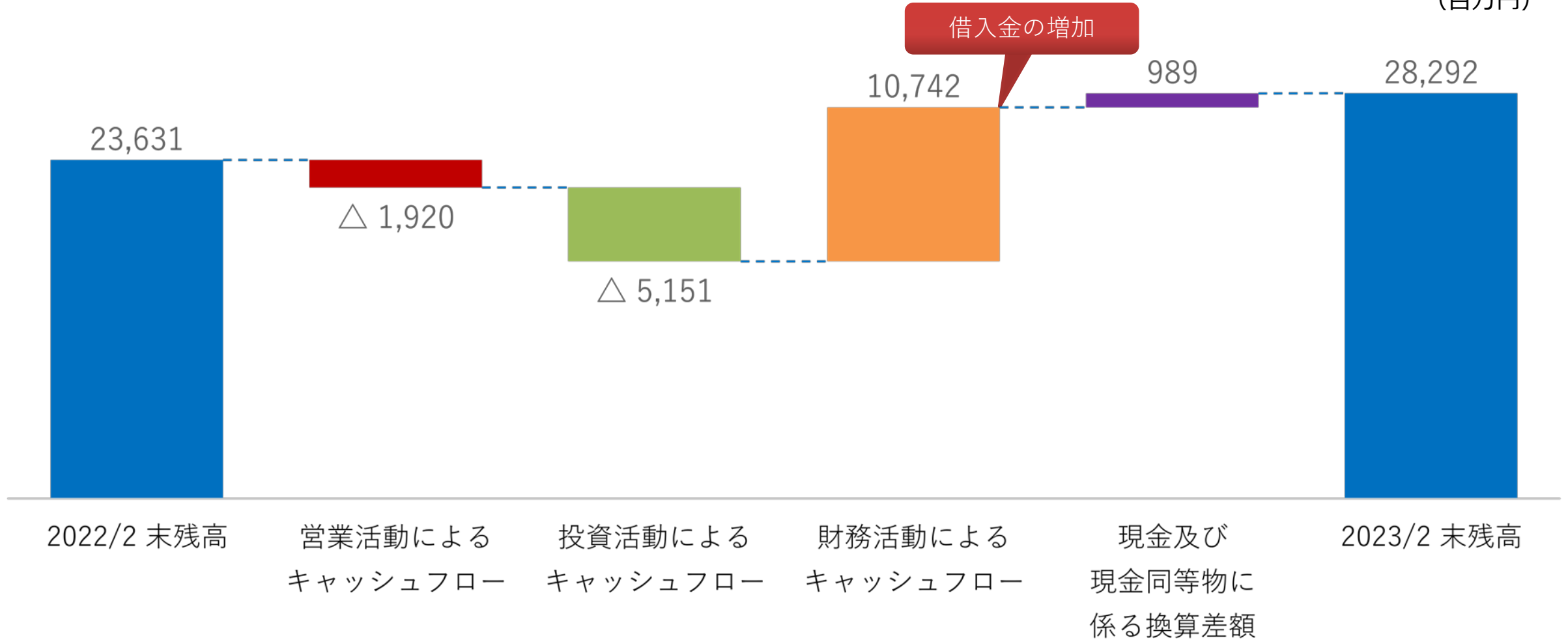
● 棚卸資産の増加 + 20,410百万円



● 有利子負債の増加 + 11,939百万円

# 2023年2月期 連結キャッシュ・フロー

(百万円)







2024年2月期（第39期）  
今後の見通し

# 2024年2月期 今後の見通し

## 【事業環境】

- 半導体設備投資は調整局面が暫く続く見通し
- 半導体製造装置の輸出規制強化による中国の設備投資への影響懸念
- メモリ価格の下落に伴い、メモリメーカーの新規設備投資需要が減速
- 台湾ファウンドリが海外設備投資を実施
- ウエハメーカーの設備投資が堅調



## 【今後の見通しと取組み】

- 半導体関連装置
  - ・ 対中輸出規制強化の直接的影響はない見込み
  - ・ 中国向けEFEMは現地子会社新工場で増産
  - ・ 組立自動化、製品リードタイム短縮に取り組む
  - ・ 部品調達が徐々に安定化する傾向
  - ・ 新製品の開発を加速
- 分析装置
  - ・ 主力装置のグローバルな製品供給体制構築
- FPD関連装置
  - ・ ベトナム向け自動化装置の新規受注を見込む
- ライフサイエンス関連装置
  - ・ 中国向け拡販、国内製薬企業の自動化需要拡大

# 2024年2月期 通期連結業績予想

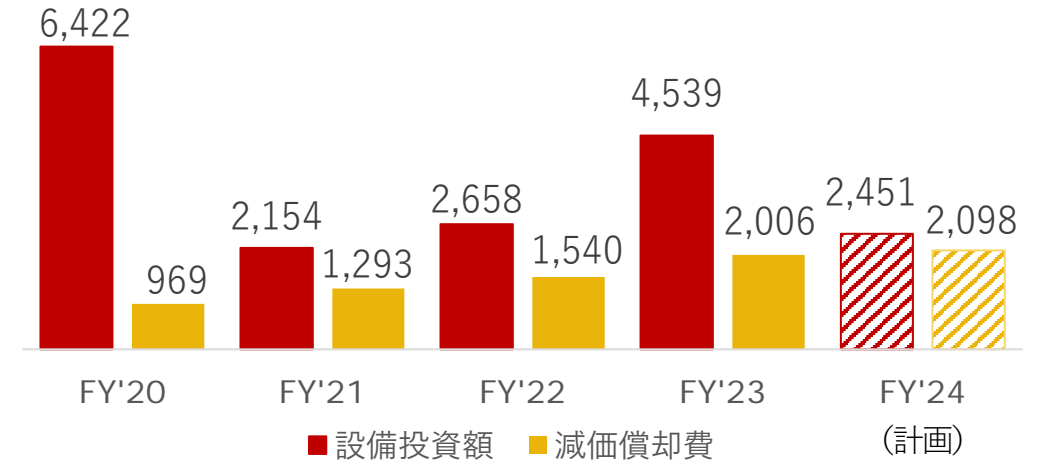
(百万円)

科 目	当期計画	前期実績	前期比(%)
売上高	88,026	94,518	93.1
半導体関連装置	71,986	80,839	89.0
分析装置	3,544	—	—
F P D 関連装置	4,578	6,340	72.2
ライフサイエンス関連装置	1,342	1,186	113.2
モータ制御機器	152	163	93.4
部品修理 他	6,421	5,989	107.2
営業利益	21,619	26,418	81.8
経常利益	21,553	30,344	71.0
親会社株主に帰属する当期純利益	15,718	21,384	73.5
為替レート (円/USD)	133	132	—

# 設備投資額・減価償却費・研究開発費

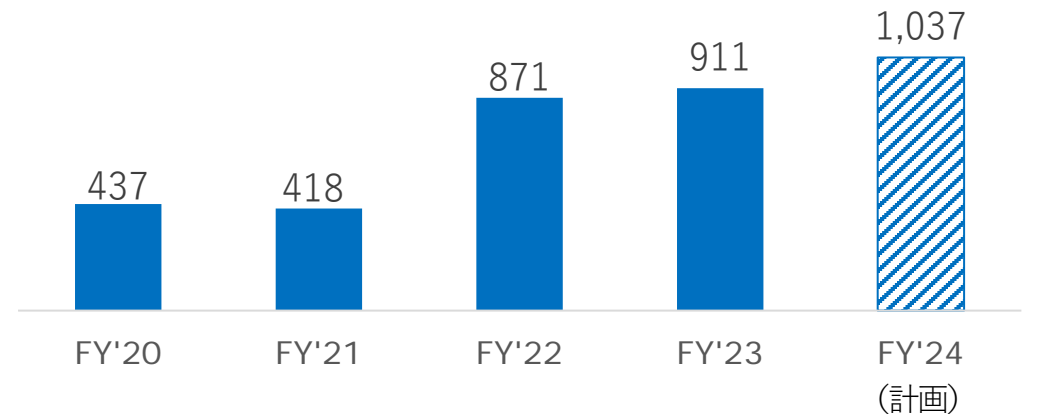
## ◆設備投資・減価償却

- ・ベトナム工場における組立自動化に必要な機械設備導入および加工機械設備更新
- ・日本、米国、および韓国などにおける機械設備更新
- ・減価償却費は前期並み20億円

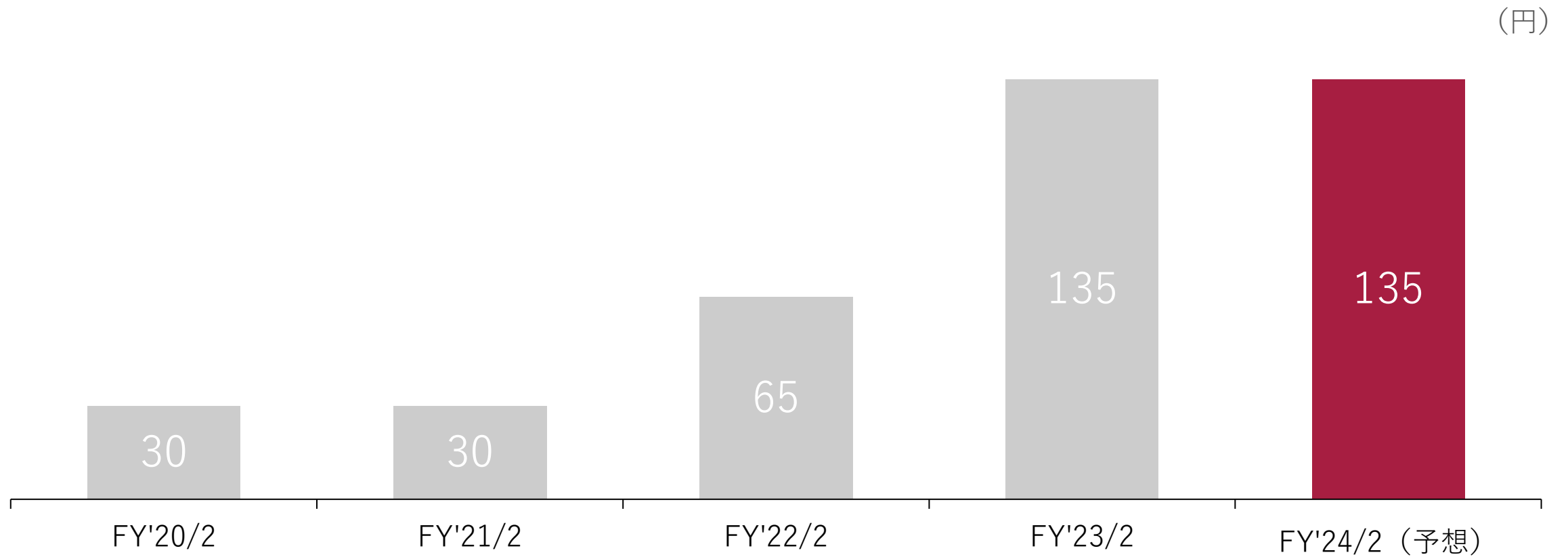


## ◆研究開発

- ・客先仕様や個別ニーズに対応した新製品の開発
- ・真空用搬送装置の新製品開発
- ・アドバンスドパッケージング用の搬送ソリューションの開発



# 期末配当金の推移



2024年2月期の連結業績予想より期末配当135円を想定



トピックス

## 異物混入防止による半導体の歩留まり向上



ローツエ

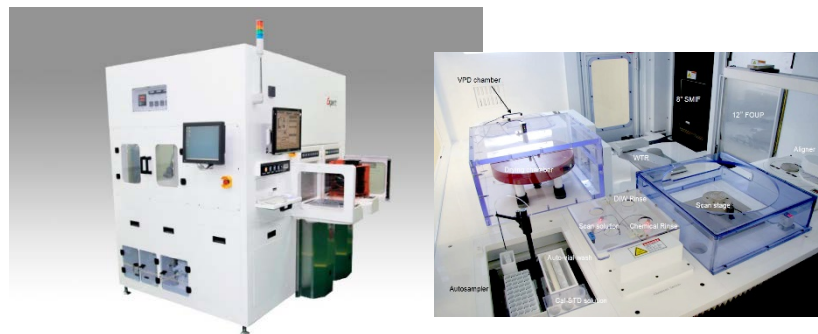
ウエハに付着するパーティクルゼロのクリーン搬送



クリーン搬送技術を用いた  
搬送装置・ロボット

イアス

微量金属不純物分析の自動化・分析ノウハウ



気相分解法による自動検査装置  
ウエハ上の金属元素を回収・検査



子会社化：2023年3月1日  
取得原価： 6,778百万円

# イラス社の主な製品群 分析装置

## ◆さまざまな不純物の分析が可能

- ウエハ中の微量金属不純物
- 溶液中の金属ナノ粒子
- 各種ガス中に含まれる金属微粒子  
粒子状およびガス状の金属化合物

## ◆最先端の半導体製造に求められる高感度の不純物分析が可能





# グループ生産体制の強化

## ◆ 中国子会社のEFEM量産工場稼働



## ◆ 韓国子会社の小規模なサービスオフィス兼工場が韓国・湯井(タンジョン)に完成

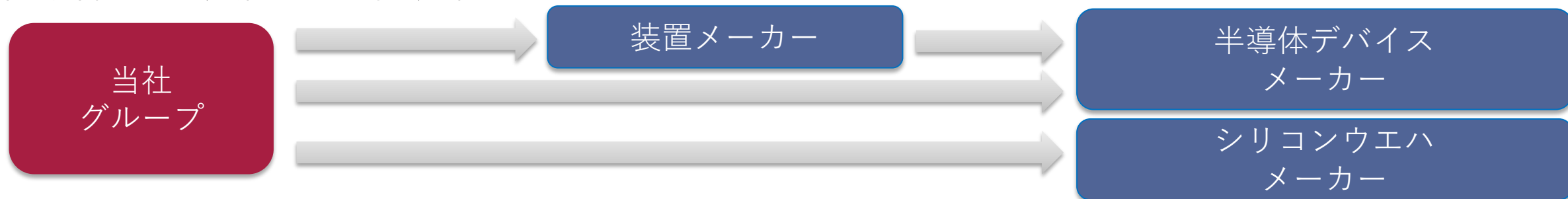




# 参 考 资 料

# 事業内容

## 半導体関連装置・分析装置



## F P D 関連装置（液晶、有機EL）



## ライフサイエンス関連装置（創薬、再生医療）



# 半導体関連装置（半導体）

## 装置メーカー向け

大気用  
搬送ロボット



アライナ



N2対応  
シャッターロードポート



EFEM



真空プラットフォーム

## エンドユーザ向け



ウエハソータ



N2パージウエハストッカ



アクティブロードポート(ALP)

# FPD関連装置（液晶、有機EL）

液晶、有機ELの製造工程で使用されるガラス基板をクリーン搬送する装置、切断する装置を開発・製造・販売



ガラス基板搬送システム



Laser Glass Cutting Machine  
(レーザ式ガラス基板切断装置)

# ライフサイエンス関連装置（創薬・再生医療）



メカトロCO<sub>2</sub>インキュベータ  
SCALE120



自動培地交換機能搭載  
細胞培養装置  
CellKeeper120



観察機能付き培地交換装置  
CellKeeper48Plus



全自動培地交換システム  
CellFarm Light



細胞観察装置  
CellShot



スケジューリングソフトウェア  
Green Button Go™ ※  
(※Biosero社製)

ありがとうございました

---

